

DAFTAR PUSTAKA

- ASM. (2010). *“Surface Engineering Handbook, Vol. 5”*. New York. ASM International publisher.
- ASM. (2011). *“Metals Handbook, 8th Edition”*. New York. ASM International Publisher.
- Andrisel dan Handani. (2015). *“Karakterisasi Sifat Mekanik Hasil Elektroplating Nikel Karbonat(NiCO_3) Pada Tembaga (Cu)”*. Padang. Universitas Andalas
- Anton J. Hartomo dan Tomijiro Kaneko. (2014). *“Mengenal Pelapisan Logam”*. Yogyakarta. ANDI OFFSET.
- B.J.M. Beumer. (1978). *“Ilmu Bahan Logam Jilid 1”*. Jakarta. PT. BHRATARA KARYA AKSARA
- Ken Osborne and John Packer. (2014) . *“Base and Application of Electroplating”*. Auckland . Metal Protection LTD.
- Manurung, Charles,. (2014). *“Pengaruh Kuat Arus Terhadap Ketebalan Lapisan dan Laju Korosi (Mpy) Hasil Elektroplating Baja Karbon Rendah Dengan Pelapis Nikel”*. Tidak Dipublikasikan : Medan.
- R.E. Gackebach. (1960). *“Materials Selection for Process Plants”*. New York. Chapman & Hall, LTD.
- Sugiyono. (2016). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung. CV ALFABETA.
- Sutomo, Senen, dan Rahmat. (2013). *“Pengaruh Arus dan Waktu Pada Pelapisan Nikel Dengan Elektroplating Dalam Bentuk Plat”*. Bandung. Tim Penerbit : Universitas Diponegoro.
- T. J. LU (†) and N. A. Fleck. (2012). *“The Thermal Shock Resistance of Solids”*. U.K. Cambridge University Engineering Department.